#### SOLID-STATE PHOTOGRAPHING APPARATUS

Publication number: JP2003060948
Publication date: 2003-02-28

Publication date: 2003-02-28

AKIMOTO KAZUO; SAKURAI MOTOHARU; NIO

Applicant: SEIKO PRECISION KK

Classifications

- International: H01L27/14; H04N5/225; H04N5/335; H01L27/14;

H04N5/225; H04N5/335; (IPC1-7): H04N5/225;

H01L27/14; H04N5/335
- European: H04N5/225C3: H04N5/2

- European: H04N5/225C3; H04N5/225C4
Application number: JP20020128104 20020430

Priority number(s): JP20020128104 20020430; JP20010169363 20010605;

JP20010169364 20010605

Report a data error here

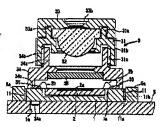
Also published as:

US7161630 (B2)

US2002191103 (A1)

## Abstract of JP2003060948

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a solidstate photographing apparatus that can achieve light-blocking performance firmly by a simple constitution, without the need for separately providing a special member, SOLUTION: A photographing element 2, provided on a front face of a circuit board 1 for a camera and a lightblocking member, is provided on the rear face thereof. Connection terminal portions 11 are arranged to align at a peripheral portion of the board 1. As the light-blocking member on the rear face, a conductive pattern or a resist having lightblocking performance is used and the conductive pattern is formed Integrally with one of the connection terminal portions 11, and the resist is formed at portions excluding the connection terminal portions. The conductive pattern may be formed by copper paste, and the resist may be formed by a resist of black color or the like. A recessed portion 1a for containing the photographing element 2 is provided on the front face of the board 1 and the resist, having lightblocking performance of a resist of black color or the like, is provided at an inner face of the recessed portion 1a. An optical apparatus unit 3 having a iens 32, an infrared cut filter 35 and the like to be able to focus an object on the photographing element 2 is connected to the front face of the circuit board 1 for a camera.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide



# (19)日本国特許 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出屬公園番号 特別2003-60948 (P2003-60948A)

(43)公開日 平成15年2月28日(2003.2.28)

(51) Int.Cl.*	識別記号	ΡI		ゲーマコート*(参考)	
HO4N 8	7225	H04N	6/225	D	4M118
H01L 27	/14		5/335	v	5 C O 2 2
HO4N E	/335	H01L	27/14	Ď	5 C 0 2 4

		審查請求	未請求 請求項の数8 OL (金 8 頁
21)出職番号	特職2002-128104(P2002-128104)	(71)出職人	396004981 セイコープレシション株式会社:
22) 出版日	平成14年4月30日(2002.4.30)	(72)発明者	千葉県智志野市書浜一丁目1番1号 秋元 一夫
31) 優先梅主張香号 32) 優先日	<b>特職2001-169363 (P2001-169363)</b> 平成13年6月5日 (2001. 8.5)	(10)2011	千葉県晋忠野市曹浜一丁目1番1号 セイ コープレシジョン株式会社内
33)優先権主張国 31)優先権主張番号	日本 (JP) 特職2001-169364(P2001-168364)	(72)発明者	複井 基準 千葉県晋忠野市西浜一丁目1番1号 セイ
32) 優先日 33) 優先権主張国	平成13年6月5日(2001, 6,5)	(2.1 (2.2.1	コープレシジョン株式会社内
20/世元權主張國	日本(JP)	(74)代理人	100067105 弁理士 松田 和子
			弁理士 松田 和子

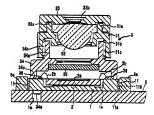
## 最終頁に続く

# (54) 【発明の名称】 固体振像装置

## (57)【要約】

【課題】 特別な部材を別に設けることを必要とせず、 簡単な構成で確実に遮光性を得るようにする。

【解決手段】 カメラ用回路基板1の前面側に提像素子 2を設け、背面側に遮光性部材を設ける。基板1の周辺 部に接続端子部11を整列して配置する。背面側の遮光 性部材としては、導電パターンや遮光性を有するレジス トが用いられ、導電パターンは接続端子部11の1つと 一体に形成し、レジストは接続端子部を除く部位に形成 する。導電パターンは鋼ベーストで形成しても良く、レ シストは黒色のレジスト等で形成してもよい。 基板1の 前面側に、摄像素子2を収納する凹部1 aを設け、凹部 1 a の内面に黒色のレジスト等の遮光性を有するレジス トを設ける。カメラ用回路基板1の前面側に、撥像素子 2に被写体を結像可能にレンズ32及び赤外線カットフ ィルタ35等が備わっている光学機器ユニット3を連結 する。



特職2003-60948

## [特許請求の範囲]

【請求項1】 摄像素子を接続してあるカメラ用回路基 板には、片間に前記機像素子が続けてあり、他面に遮光 性部材が設けてあることを特徴とする固体機像装置。 「請求項2」 請求項1において、前記遮光性部材は、 議電バターンであることを修復とする固体機像装置。

1

【精水項3】 請求項2において、前配カメラ用回路基 板には、周辺部に接続端子が扱けてあり、前記導電バタ ーンは、前記接続端子部の1つと一体に形成してあるこ とを特徴とする同な毎金速度。

【請求項4】 請求項2または3のいずれかにおいて、 前記準電パターンは、銅ベーストで形成されていること を特徴とする面体操像装置。

[ 請求項 5 】 請求項 1 において、前配遮光性部材は、 遮光性を有するレジストであることを特徴とする固体操 像終置。

[韓求項6] 接像素子を接続してあるカメラ用回路基 坂には、前配接像素子を収納する凹部が投けてあり、前 部凹部の内面には、遊光性を有するレジストが設けてあ ることを特徴とする面体接触を接觸。

【翻球項7】 翻球項5世大は8 において、前記カメラ 用回路基板には、周辺部に接続端子が設けてあり、前記 レジストは、前記接続端子部を除く即位に設けられてい ることを特徴とする固体操像接近。

【請求項8】 請求項5万至7のいずれかにおいて、前 配レジストは、無色のレジストであることを特徴とする 固体損像整備。

## 【発明の詳細な説明】

# [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、携帯電話機やノート型パソコン等の携帯機器に搭載される固体接像装置に 関する。

#### [0002]

【従来の技術】従来との種の個体指像終置では、携帯機 無用の回路基板が、ガラス、エポキシ系の通常光を透過 する材質で作られているので、接像終層のように接像素 子に余分な光が差し込まないようにする必要があるもの では、例えば携帯機器のケース側に遊光手段を脱密に投 けるなどの特別の手段が繋付もれていた。

## [0003]

【発明が解決しようとする製趣】とのような完実は、速 光のために何等かの特別な部材を別に設けることが必要 であったので、それだけ構成が機能ななり、コストも上 昇するという問題点があった。そこで本発明は、特別な 部材を別に設けることを必要とせず、簡単な構成で確実 に送光性を得ることができるようなする。

#### [0004]

【課題を解決するための手段】本発明の固体機像装置 1 b , 1 c が設けてある。 は、摄像素子を接続してあるカメラ用回路基板には、片 に僅かに長い長穴に形成し 面に前記摄像素子が設けてあり、他面に遠光性部材が設 50 収できるようにしている。

けてあることを特徴としている、この構成によって、簡単な構成で確実に進光性を得ることができる。前記識光性部材は、練電パターンであることを特徴としている。また、前記か3月月間路番板には、原辺部に接触場子が設けてあり、前記準電パターンは、前記接機計子部の1つと一体に形成してあることを特徴としている。また、前記準電パターンは、側ペーストで形成されていることが呼ましい。また、前記連進性部材は、進光性を有するレジストであることが好ましい。

,

10 【0005】また、本発明の画体接像装置は、接像票子を接続してあるカメラ用回路器板に、前部接換手子を収 納する回動が破けてあり、新担回総の利用には、進光性 を有するレジストが設けてあることを特徴としている。 この構成によって、接像票子に進光性を有するレジスト で育面及び限回が握われ、接機性が確実に得られると失 に、接像用の光以外の外部からの光が侵入するのを防止 できる。新動力メラ用回路器板には、原辺部に接続端子 が設けてあり、前部レジストは、前距器横手前を除ぐ 前位に設けられていることを特徴としている。また、前 20 配レジストは、無条のレジストであることが好ましい。 【0008】

(現所の実施の形態)本発明の実施の形態を、携帯電話等の携帯機態に選用した実施物に基づき図面を参照して 等の携帯機態に選用した実施物に基づき図面を参照して 時期する。図1、図3及び図4に示すように、カメラ用 図路高級1の地面に多数の視影機等部11が整列して形成 してある。この接続端子部11は、前面及び呼面に配 線バターンを形成し、この記線バターンの始部には簡置ス ルーホール11aを形成し、傾面スルーホール11aの 中に、導電部材である例えば順ペースト11bを埋め込 30 み、前面及び背面の配線バターンと劇ペースト11bの 面に金差に全金ニックルの合金等のかき層11cを 形成して接続端子部11としたものである。このために 接続端子部11は、カメラ用回路差板1の抽面で凹部と ならず平型間に整列して形成される。

【0007】図2化示すように、カン月用回路番板1の 上面(前面) には、接像素子2を収納する回部1 aが形成してある。四部1 a内に収納されている機業条子2の 上面の中心化は、受光部2 aが位置し、接像素子2の不 図示の端子部と接続端子部11 とは、ワイヤ2 bを用い 0 でロイセブケディングようにいる。

【0008】 対メラ用回路基板1は携帯機器の本体回路 基板5のツケット5 a に除合し、ガメラ用回路基板1の 接続端子部11とソケット5 a の内面に形成されている 接続端子部並が投撃することに、マカメラ用回路基板 1と本体回路基板5とが接続されている。

【0008】図1に示すように、回路蒸板1の対角線上 の隔部には、光学機器ユニット3を固定するための穴部 1b,1cが設けてある、穴部1をは対角線に沿う方向 に億かに長い長穴に形成してあり、若干の寸法誤差を吸 収できるようにしている。

特階2003-60948

【0010】図2に示すように、光学機器ユニット3 は、レンズ32等の光学部材を保持するもので、レンズ ホルダ31にレンズ32を保持させ、レンズホルダ31 の上面から上方に突出させた連結片31gにレンズ押え 33の凹部33aを嵌合させ相互に係止させることによ りレンズ32を脱出不能に押えている。レンズ押え33 の上面中央部には絞り部33bが設けてある。レンズホ ルダ31の外層部には円筒部31bが下方に突出して設 けてあり、円筒部316の内周面に雌ねじ部31cが形 成してある。レンズホルダ31の外側形状は、レンズ押 10

3

え33の外周形状に対して若干大きく形成してある。 【0011】レンズホルダ31を保持するホルダ34 は、上方に円筒部34 &を突出して設け、円筒部34 & の外周面に、雌ねじ部31cにねじ合わされる雄ねじ部 34 bが形成してある。レンズホルダ31の雌ねじ部3 1 cとホルダ3 4の雌ねじ部3 4 b とのねじ合わせ量を 加減することで、レンズ32と受光部2aとの間の距離 を調整することができ、所謂ピントの合わせ込みが可能 である。ホルダ34の内部に、レンズ32と対向して赤 外線カットフィルタ35が保持されている。

【0012】ホルダ34から下方に突出する筒状部34 oの下端面をカメラ用回路基板1の上面に接着剤36を 用いて接着することにより団体操像装置が構成される。 ホルダ34とカメラ用回路基板1との間の位置決め手段 として、図2~図4に示すように、簡状部34cの対角 線位置には、カメラ用回路基板1の対角線位置に設けた 大部1b, 1cに嵌合可能な位置に、位置決め突起34 d, 34eを下方に向けて突出させている。位置決め突 超34 d、34 eを穴部1 b、1 cに嵌合させるととに 接着されるものである。

【0013】光学機器ユニット3を構成するレンズホル ダ31、レンズ押え33及びホルダ34はいずれも遮光 性を有するいわゆる濃い色である暗色のプラスチックで 形成されているので、絞り部33bから入射する光のみ が摄像素子2へ到達する。カメラ用回路基板1及び携帯 機器用回路基板5に用いられる材料が、例えば金属系基 板やセラミック系基板等のように無機系基材が使用され ていれば、これらは光透過性が低いので、下方や側方か ら問題となる程の光透過は起きず、前配のように絞り部 40 33 bから入射する上方からの光のみが提像素子2へ到 達し、良質の撮像が得られる。しかし、無機系基材は高 価であるので、コストの関係で値段の安い有機系基材の 基板が使用されることがあるが、かかる場合に有機系基 材の基板が光透過性を有するために、下方や側方からの 光が回り込んで摄像素子2へ到達する不都合を生じると とがある。

【0014】本実施例ではカメラ用回路基板1は、有機 系基材の基板のものであり、通常ガラス・エポキシ基板 樹脂とガラス機構またはガラスフィラーとの混合材料で 作られており、値段が安い点で有利であるが、厚みが強 くなるにつれて透光性が高くなるために遮光の対策が必

【0015】そこで、図3~図5に示すように、カメラ 用回路基板1の背面に、遮光性部材12を形成する。図 3の遮光性部材12は導電パターン12Aであり、カメ ラ用回路基板1の周辺部の接続端子部11から備かに離 れて設けてあり、1つの接続端子部であるグランド端子 11Aと導通させて一体に形成してある。カメラ用同路 基板1はほぼ正方形をしており、周辺部に閉じくらいの 数の接続端子部11が形成されていると、基板の上下の 判別が困難であるので、図3の下辺に整列する接続端子 部11のうちの1つであるグランド端子11Aを導電バ ターン12Aと一体に形成すると、上下の判別を容易に 知ることができる。導電バターン12Aは、例えば網ペ ースト等の接続端子部11と同じ金属を用いて形成する ととが製造上容易となるため好ましい。

【0018】図4に示す遮光性部材12は、遮光性を有 20 するレジスト12日で形成してある。遮光性を有するレ ジスト12Bとして、例えば黒色のレジストを用いる。 黒色のレジスト12Bは、カメラ用回路基板1の周辺部 の接続端子部11を除く部位に全面に設けられる。なお 接続端子部11Aは図3の例と同様なグランド端子であ り、他の端子より僅かに大きく形成して判別し易くして W3.

【0017】とのように遮光性部材12を構成すれば、 進光性が高められて、意図しない光が背面側から侵入し て回り込んで、撮像素子2へ到達することを防止でき よりホルダ34を位置決めした上で、接着剤36により 30 る。導電バターン12Aにした場合には、接続端子部の 1つと一体に形成することにより基板の上下の判別が容 易にできる。また黒色のレジスト12Bにした場合に は、遮光性が高められるばかりでなく絶縁性を高めると とができる。

【0018】図2で説明したように、カメラ用同路基板 1の前面側に凹部1aが設けられ、この凹部1a内に接 像素子2が収納されるが、図5及び図6に示すように、 この凹部1aの内面を含む前面側にも、周辺部の接続端 子部11を除く部位にレジスト13が形成されている。 とのレジスト13は通常用いられるように緑色または青 色のレジストを用いてもよく、これにより本来の絶縁の 作用に加えて、凹部1 &を形成した際の基板の削りかす もレジスト13により覆ってしまうので、削りかすが凹 部1a内に収納した撮像素子2に付着することを防止し 援像に悪影響を及ぼすことを阻止することができる。 【0019】しかしこのレジスト13を、前記のレジス ト12と同じ進光性を有するレジストで構成すれば、撮 像素子2に対してより高い遮光性が実現し、摄像素子2 へ意図しない光が侵入するととを確実に防止でき、同時 と呼ばれているものが使用されている。これはエポキシ 50 に前配と間縁に凹部1 a の形成時の基板の削りかすが撮

特開2003-60948

像素子2へ付着することも防止できる。また、遮光性を 有するレジスト13として、前記と同様な黒色のレジス トにすることが好ましく、遮光性が高められるばかりで なく絶縁性を高めることができる。また、レジスト13 を遮光性を有するレジストにした場合には、背面のレジ スト12は週常用いられるように緑色または青色のレジ ストを用いてもよい。

5

【0020】図2に示すように、携帯機器用のケースの 内部に固定してある携帯機器用回路基板5 には、カメラ 用回路基板 1 が嵌合可能なソケット部5 g が設けてあ る。ソケット部5aの内間には、接続端子部11に対接 して導通する不図示の端子部が設けてある。ソケット部 5 a に回路基板 1 が嵌合して接続端子部 1 1 と端子部が 導通した状態では、この導通の方向は基板 1 及び5の面 方向である。

【0021】なお、本体回路基板にソケット部を設け、 ととにカメラ用回路基板を嵌合させて接続するものに限 られるものではなく、接続端子部11の端面にはんだ等 を用いて本体回路基板の所定の端子に接続するものであ ってもよい。

【0022】 このようなカメラ用回路基板 1 を製造する 手順の一例について簡単に説明する。先ず同略基板を形 成する基板用板を用意し、接続端子部11を形成すべき 位置の前面及び背面に配標パターンを形成し、との配模 パターンの中心部にスルーホール11aを形成し、スル ーホール11aの中に、導電部材である例えば銅ペース . ト11bを埋め込む。さらに基板用板の前面に、損像者 子2を収納するための凹部1aを形成する。凹部1a は、図6に斜視図にて示しているように、提像素子2の であるが、その4陽部1 a 1は弧状に穿設して撮像素子 の角から逃がして形成している。また、深さは損像素子 2の厚さにほぼ等しい深さであるが、層辺部1a2はと れよりも深く穿散してある。とのような凹部1 a を穿数 した後で、図5に示すように、接続端子部11を除く部 位に、遮光性を有するレジストである黒色のレジスト1 3を設ける。さらにカメラ用回路基板1の背面側にも、 周辺部の接続端子部を除く部位に前配のようなレジスト 12を設ける。その後で、スルーホール11aの中心を 通る線で基板用板を切断する。前面及び背面の配線バタ 40 2 ーンと網ペースト11bの面に金めっき層11cを形成

して接続端子部11とする。これにより、1枚のカメラ 用国路基板 1 が形成できる。

【0023】本実施例では、カメラ用同路基板1の四部 1 a を含む前面及び背面の両面にレジストを設けたが、 カメラ用阿路基板1のいずれか一方の片面のみに流光性 を有するレジストを設けるようにしてもよい。また、本 実施例では、固体操像装置を携帯機器に設けたが、これ **に限らず慰視装置等に設けてもよい。** 

[0024]

【発明の効果】とのように本発明によれば、カメラ用同 路基板の片面に撮像素子が設けてあり、他面に進光性部 材が設けてあるので、特別な部材を別に設けることを必 要とせずに、簡単な構成で確実に遮光性を得ることがで きる。遮光性部材を導電バターンで形成すると、接続機 子部の1つと一体に形成できるので基板の位置を容易に 判断でき、遮光性を有するレジストで形成すると絶縁性 をも確実にできる。また、撮像素子を収納する凹部の内 面に遮光性を有するレジストを形成しているので、絶縁 性を確実に得ることができると共に、楊像甲の光以外の 20 外部からの光が侵入するのを防止できる。単色のレジス

トで形成すると、遮光性を一層高めるととができる。 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施例を示すもので、光学機器ユニッ トを取り外した状態の平面図である。

【図2】間、固体操像装置の中央縦断面図である。

[図3] 団、図1の底面図である。

【図4】実施の他の実施例を示すカメラ用回路基板の底 面図である.

【図5】カメラ用回路基板の一部拡大断面図である。 平面形状より僅かに大きい平面形状の凹部を形成するの 30 【図6】接続端子部の図示を省略したカメラ用同路基板 の前面側斜視図である。 【符号の説明】

カメラ用回路基板

1 a

11 接続端子部

12 進光性部材

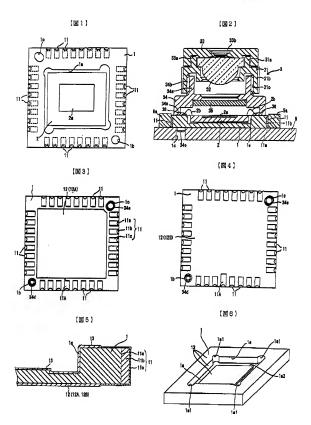
12A 漢電パターン

12B 遮光性を有するレジスト (黒色のレジスト)

13 遮光性を有するレジスト (黒色のレジスト)

摄像素子





(6)

特別2003-60948

フロントページの続き

(72)発明者 仁尾 順一

千葉県習志野市薗浜一丁目1番1号 セイ コープレシジョン株式会社内

Fターム(参考) 4M118 CD03 HA02 HA14 HA19 HA23 HA25 HA29 HA30 HA33

5C022 AC42 AC54 AC55 AC70 AC78 5C024 CY49 EX21 EX22 EX24 EX25

EX42 GY01